## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-266754

(43) Date of publication of application: 02.11.1988

(51)Int.Cl.

H01J 37/28 GO1N 23/04 H01J 37/20 H01J 37/244 H01L 21/66 // H01L 21/30

(21)Application number: 62-100084

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

24.04.1987

(72)Inventor: KOSHISHIBA HIROYA

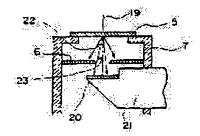
FUSHIMI SATOSHI NAKAGAWA YASUO

## (54) PATTERN DETECTING DEVICE USING SCAN TRANSPARENT ELECTRON MICROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform an inspection at a high speed by detecting both the electrons scattered by a pattern and the electrons scattered by a substrate.

CONSTITUTION: An electron beam 19 from an electron gun scans on a mask 5 to be inspected with a deflecting coil group and enters and is scattered. When the beam is restricted to the optimum detection angle 23 with an injection orifice 6 and reaches on a scintillator 20. electrons are converted into the light and converted into the electric signal via a light guide 21. In this case, electrons are restricted with the orifice 6 so that the scattering angles 22, 23 on the scintillator 20 are made equal and set to about 5° W25° optimum to the accelerating voltage of electrons and the constitution of the mask 5, thus the detection contrast can be made maximum when detected by an electron beam detector. The angle 23 can be set to 5° W25°, i.e., about 101 rad larger than about 104 rad used in the past, the ratio of the detected electrons among the electrons radiated to the scintillator 20 is increased. An inspection can be thereby performed at a high speed.





(11) Publication number:

63266754 A

Generated Document.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 62100084

(51) Intl. Cl.: H01J 37/28 G01N 23/04 H01J 37/20 H01J

37/244 H01L 21/66

(22) Application date: 24.04.87

(30) Priority:

(43) Date of application

02.11.88

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: KOSHISHIBA HIROYA

医外侧线的 人名西西特拉斯姆 医攀牙丘病

**FUSHIMI SATOSHI NAKAGAWA YASUO** 

(74) Representative:

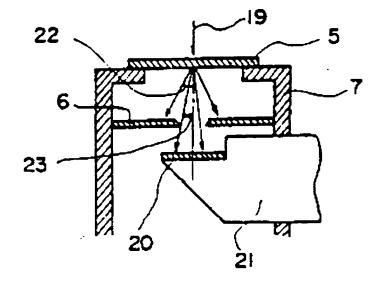
# (54) PATTERN DETECTING **DEVICE USING SCAN** TRANSPARENT ELECTRON **MICROSCOPE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To perform an inspection at a high speed by detecting both the electrons scattered by a pattern and the electrons scattered by a substrate.

CONSTITUTION: An electron beam 19 from an electron gun scans on a mask 5 to be inspected with a deflecting coil group and enters and is scattered. When the beam is restricted to the optimum detection angle 23 with an injection orifice 6 and reaches on a scintillator 20, electrons are converted into the light and converted into the electric signal via a light guide 21. In this case. electrons are restricted with the orifice 6 so that the scattering angles 22. 23 on the scintillator 20 are made equal and set to about 5°W25° optimum to the accelerating voltage of electrons and the constitution of the mask 5, thus the detection contrast can be made maximum when detected by an electron beam detector. The angle 23 can be set to 5°W25°, i.e., about 101 rad larger than about 104 rad used in the past, the ratio of the detected electrons among the electrons radiated to the scintillator 20 is increased. An inspection can be thereby performed at a high speed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio



# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-266754

@Int.Cl.	4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(	1988)11	月2日
H 01 J G 01 N	37/28 23/04		A - 7013-5C 2122-2G					
H Oi J	37/20 37/244		D-7013-5C 7013-5C					
H 81 L	21/66		J - 6851-5F C - 6851-5F					-
·// H 01 L	21/30	301	V - 7376 - 5F	審査請求	未請求	発明の数	1 (全	6頁)

**②発明の名称** 走査透過電子顕微鏡によるパターン検出装置

②特 顧 昭62-100084

20出 願 昭62(1987)4月24日

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 仰発 明 者 洋 越 柴 哉 所生産技術研究所内 73発 明 者 伏 見 智 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 ⑫発 明 者 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 Ш 夫 所生産技術研究所内 ②出 頭 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 の代 理 人 弁理士 秋本 正実

明 細 書

### / 、 発明 の 名 称

走査透過電子顕微鏡によるパターン検出装置 2. 特許請求の範囲

- 2. 上記検出手段は、特定の散乱角の電子のみを 選択的に検出する選択手段を備えたことを特徴 とする特許請求の範囲第1項配数の走査透過電 子類徴観によるパターン検出装置。
- 3. 上記選択手段は、絞りによつて構成したとと

を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の走査 透過電子顕微鏡によるパターン検出装置。

電子を発生し、加速する電子絞と、加速され た電子線を集束させる収束レンズ群と、電子線 を被検査物上で走査させる偏向手段と、被検査 物を透過した電子線内、被検査物のパメーシで 散乱した電子及び被検査物の基板で散乱した値 子を検出して映像信号に変換する検出手段と、 上配偏向手段の偏向信号に同期して上配検出手 段からの上記映像信号を取り込み、被検査物の パターンを認識する認識手段と、上配被検査物 を収置し、2次元的にステップ・アンド・レビ ートして移動できるように構成したXYステー ジと、基準パターンデータを記憶した記憶手段 と、上紀XYステージをステップ・アンド・レ ピートして移動させて停止させる毎に、上記認 競手段で得られる個向領域の基準パターンデー タを上記記憶手段から読出して上記認識手段から 得られる認識信号と比較して欠陥を検出する比 較手段とを備えたことを特徴とする走査透過電

STOLEN TORK TO THE ELECTRICATE OF A STOLEN PROPERTY OF THE STOLEN STOLEN

子順微鏡によるパターン検出袋療。

## 3.発明の詳細な説明

## [ 産業上の利用分野 ]

本発明は半導体素子などの製造のさいに使用されるマスクに形成された回路パターンとくにX額リックラフィに使用されるマスクに形成された回路パターンの検査に好達な定査透過電子顕微鏡によるパターン検出装置に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来より機能な構造を検出する製量として走査 透過電子譲機像( STEM )が使用されている。 STEM には、例えばマイクロビームアナリシス第 199 頁から第 206 頁において論じられているよう に、明視野像、暗視野像、 Z - コントラスト法、 元素像の結像法がある。

明視野像は、検出器の開き角を 10<sup>-4</sup> rad 程度とし飲乱していない電子を検出するものである。 基板より、パターンで電子は飲乱されやすいため、パターンが断く検出される。

暗視野後は、被検査物で散乱した電子のみを検

子が被検査物内で散乱される場合にかいて、被検 変物のパターンを高コントラストに検出し、高速 の外観検査を可能とする走査透過電子顕微鏡によ るパターン検出装置を提供するととにある。

### [問題点を解決するための手段]

上記目的は、被検査物を透過した電子を広範囲に検出する即ちパターンで飲乱した電子をよび碁板で散乱した電子を共に検出し、パターンで散乱した電子の散乱角分布と基板で散乱した電子の散乱角分布の違いでコントラストを得ることにより違反される。

### [作用]

第5 図にバターン及び基板における電子の散乱 角分布を示す。電子は基板よりパターンで大きく 散乱される。以下このパターンおよび基板におけ る電子の散乱角分布の違いを利用してパターンを 良好なコントラストで検出する方法を被出する 世器で散乱角が〇~母までの電子線を検出する (以下、検出角が母と言う)ときその検出信号は 散乱分布曲線を〇から母まで積分した値、即ちパ 出する方法である。パターンで教乱した電子を検 出するため、パターンが明るく検出される。

2-コントラスト法は、数乱した電子と数乱されなかつた電子をそれぞれ別々に検出してその検出信号の比から原子番号に依存したコントラストを得るものである。パターンを構成する元素と基故を構成する元素のそれぞれの原子番号の比でコントラストが与えられる。

元素像は、電子が被検査物中で失なつたエネルギーの分布を検出するものである。 特定のエネルギー損失値をもつ元素を検出できる。

#### [発明が解決しようとする問題点]

上配の STEM の結像法は、厚さが 1 Am程度以下の存い被検査物に対しては、被検査物内で一部の電子は散乱されないので良好なコントラストを得るが、厚さが1 Am 程度以上の厚い被検査物に対しては、被検査物内で大部分の電子が散乱されるため良好なコントラストで像を得られないという問題があつた。

本発明の目的は、被検査物が厚く、大部分の電

メーンの検出信号は曲線 OB'A と直線 OA'と直線 AA'とで囲まれた面積となり、 落板の検出信号は曲線 OBA と直線 OA'と直線 AA'とで囲まれた面積となる。このときのコントラストは、 落板の検出信号とペターンの検出信号との差即ち曲線 OBA と曲線 OB'A とで囲まれた面積に相当する。

以上の結果から検出角が4のときコントラストが最大となることがわかつた。故に散乱角が0~ 4の電子を検出することでパターンを良好なコントラストで検出できる。

リイミドの薄膜26で便つている。 第4図のシミュレーションは基板が 2mm 厚のB N と 3mm 厚のポリイミドの複合膜で り、パターンが 1mm 厚のAuである X 練露光用マスク(以下 B N 系 X 練マスクと略す)かよび基板が 2mm 厚の SiN でありパターンが 0.75 μm 厚の Ta である X 練露光用マスク(以下 B N 系 X 競マスクと略す)について、それぞれがリイミド保護膜厚さ 2mm と 0.5 μm としたときについて行なつた。 第4図から明らかなよりにコントラストが最大となる検出角のは 0.8 rad 程度であり、これは従来の STEM の検出角に比べ格段に大きい。この検出角のは電子の加速電圧に依存し、加速電圧が高いとのは小さくなり、低いとのは大きくなる。

また、検出信号の SIN はコントラストの向上に ともない改善され、本発明により従来に比較して 10万至 100 倍程度向上することを確かめた。 (実施例)

以下、本発明の一実施例を示す第1図かよび第 2 図について説明する。

なるような母遊校出角を得るために前記射出数り 6 で制御限されてれを前に電子線検出器 8 で検出 するとともに検出信号を得る。

前記試料台では、前記XYステージ9上に固定され、上面に保持する前記被検査マスク5と、前記XYステージ9との間に前配射出被り6かよび電子線検出部8を配慮し、前記被検査マスク5を透過した電子が通過しうるように穴で1を形成している。

前記射出級り6は通過する電子の散乱角を5万至25以下に制限するため、射出板り径を可変にするか、数り径の異なる数種類を用意して交換可能にするかあるいは、上下方向に移動可能に形成されている。なお、前記射出級り6を設けずに前記電子機検出器8の検出面の大きさあるいは検出面と、前記被検査マスク5との距離をコントロールして地道の検出角を待るよりにすることも可能である。

前記電子融検出器 8 は、第 2 図に示すように、 シンチレータ 20 と、ライドガイド 21 と、光電子増 第1図に示すように本発明によるパターン欠陥 検査装置は電子鉄1と、コンデンサレンズ群2と、 対物レンズ3と、ピーム個向コイル群4と、技校 査マスク5と、試料台7と、射出校り6と、電子 設検出部8と、XYステージ9と、試料室10と、 個向制御装置11と、増幅形12と、設計データ説出 装置13と、パターン発生器14と、比較回路15と、 欠陥判定回路16と、XYステージ制御装置17と、 タイミング制御装置18とから構成されている。

前記電子鉄1から発生する電子級19はコンデン サ群2かよび対物レンズ3によつて被検査マスク 5上にスポット状に収束される。この場合の電子 の加速電圧は接検査マスク5を透過しりるのに十 分な程高く、かつスポット径は検出しようとする 欠陥の大きさと同等かそれに下になるように設定 されている。

また前配電子銀19は個向制御装置11により駆動される個向コイル群4により前記被検査マスク5 上を2次元に走査され、前配被検査マスク5を透 送した電子は、検出信号のコントラストが最大と

報管(図示せず)とを有し、前記電子級19が前記 被検査マスク5に入射して散乱し、前記射出級り 6で規定される検出角の以下に創限された散乱角の 2でシンチレータのに達したとき、電子を光に変 換し、ライドガイド21を伝わつて前配光電子の変 管で電気信号に変換されるように形成されて以射 が、これに限定されるものでなく、たとえば射 を検出する半導体検出器などを使用するも可能 である。

また前配検出角23 は、電子の加速電圧、被検査マスク5の構成により検出コントラストが成大になる最大値に異なるが、5°乃至25°程度が収縮である。

前記増幅器 12 は前記電子線検出器 8 からの電子信号を適当なレベルに増幅して前記比較回路 15 に出力するように形成されている。

前記比較回路15は、記憶手段13から基準パターンデータが統み出すと共にパターン発生器14から発生する基準パターン信号のデータ取得時の位置合せ顕著を前記増幅器12からの認識信号と位置合

alanda a la martera el espara el espara la encara el espara el espara el calenda el la calenda de la calenda d

せ行なりとともに両者の面 の不一致部分を出力 するように形成されている。この場合、前配増幅 器12からの認識信号と前記パターン発生器14から の苦準パターンデータとを比較する方法は、2値 面像比較かよび漫談画像比較をどが使用される。

前配欠陥判定回路16は、前配比較回路15からの不一致信号のうち、不一致部分が許容値以上の大きさのもののみを検出して欠陥と判定するように形成されている。

前記タイマング制御装置18はXYステージ制御装置17を作動させて前記XYステージ9をある間隔移動させて停止させる毎にタイマング信号を発生し、個向制御装置11を作動させて前記制出級の身合が大力を開発したが、前記記憶子の表ではからの表で、前記記憶子の発生をである。第12を表しているマスクが多りである。これに対応する疾患のないマスクがターンとの位置を付きます。

されて電子線検出器 8 の シンチレー 4 20 上に達すると、電子が光に変換し、ライドガイド21 を伝わって光電子増報管で光が循電気信号に変換される。

したがつて、前記電子級検出器 8 からの電気信号の S/N 比を従来に比較して10 乃至 100 倍程度まで改善することができ、これによつて前記電子

りるように形成されている。

前記XYステージ制御装置17は、前記電子級が 前記被検売マスク5上の偏向可能な領域(約0.1~ 0.2m 程度)の検査を終了したとき、前記タイミ ング制御装置18の指令により前記XYステージ9 を駆動して前記被検査マスク5をその傷向領域に 隣接した位置をで所定の間隔(約0.1~0.2 m程度) で移行させて停止させる。とのように偏向領域を 比較手段で認識信号と基準パターンデータと 較し、XYテーブルのステップアンドリピートを 繰返し、前記被検査マスク5の全面を検査する。

本発明によるパターン欠陥検査装置は、前配の 如く構成されているから、つぎにその動作につい で説明する。

電子鉄1からの電子線19は、コンデンサ群2を よび対物レンズ3によつて被検査マスク5上にスポット状に収束されるが、このとき、個向制御装 億11により駆動される個向コイル群4により電子 額19が被検査マスク5上に定査されながら入射し て飲乱し、射出絞り6により最適検出角23に制限

線検出器 8 の検出速度を高速化することができる。 とのように検出速度を高速化された前配電子線 検出器 8 からのほ気信号は、増級器 12で通当なレ ベルに増幅されて比較回路 15に出力される。

一方、タイミング制御装置18からの指令により設計データ統出装置13から統出したマスク設計データをもとにパターン発生器14から欠陥のないパターン信号を前記増幅器12からの電気信号と同期して前記比較回路15に出力する。比較回路15に出力する。比較回路15に出力する。とともに両者出力は配の不一致部分の信号を欠陥判定回路からのかると、欠陥判定回路16に前記比較回路からのホー致信号のうち許な値以上の不一致信号のうち許な値以上の不一致信号のうち許な値以上の不一致信号のうち許な値以上の不一致信号のうちかと判定する。

しかるのち、前記電子級が前記被検査マスク5 上を走査しりる領域のパターンの検査を終了する と、前記タイミング調御装置18の指令によりXY ステージ制御製置17が駆動し、前記XYステージ 9が前記被検査マスク5をその未検査領域まで走 査し、以下前記の動作を縁返して前記被検査マス

クラの全面を検査する。

#### [発明の効果]

本発明によれば、X継ば光用マスクの回路パターン検査等において高コントラストでパターンの検出を行なりことができ、かつ検出信号のS/N比を格段(10万至100倍程度)に向上することができるので、パターン検査を高速化することができる。

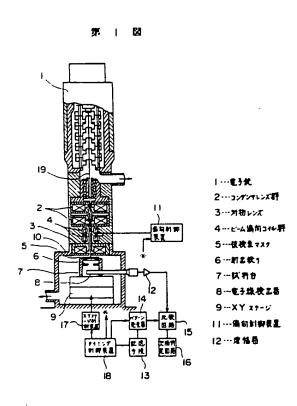
### 4.図面の簡単な説明

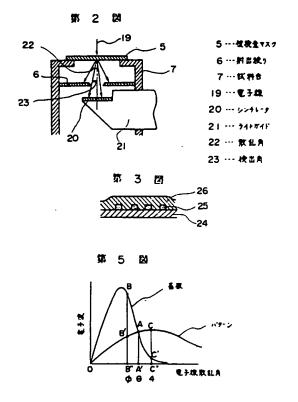
第1図に本発明の一実施例であるパターン欠陥 検査機能の展部所面図、第2図に第1図に示す値、 子無検出器の拡大所面図、第3図にX線算出用マ スクの所面図、第4図(4)乃至(4)にX級製光用マス クの電子級飲乱分布図、第5図は検出コントラス トが最大となる競大検出角の説明図である。

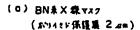
1 … 電子銃、2 … コンデンサレンズ群、3 … 対物レンズ、4 … ピーム傷向コイル群、5 … 被検査マスク、6 … 射出数 5 、7 … 試料台、8 … 電子線検出器、9 … X Y ステージ、10 … 試料意、11 … 傷向制御装置、12 … 増福器、13 … 設計データ銃出数

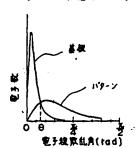
戦、14 ··· パターン発生器、15 ··· 比較回路、16 ··· 欠陥利定回路、17 ··· X Y ステージ制御芸術、18 ··· タイミング制御芸術、19 ··· 電子級。

代理人 弁理士 秋 本 正 実

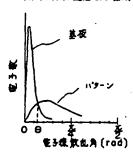




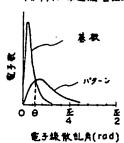




(b) BN未X 块7x7 (ポリ4tF赤貨差0.5 ga)



(c) SiN系X 級 YX2 (ボツイスド 珠堤礁 2 MA)



(d) SiN系X線マx2 (ポリ4eド条復度Q5.MA)

